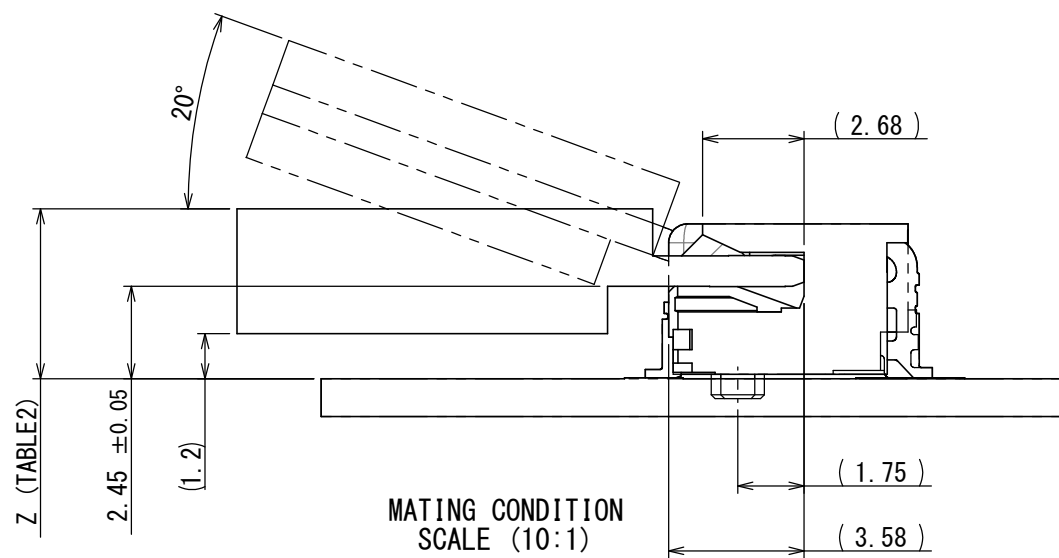
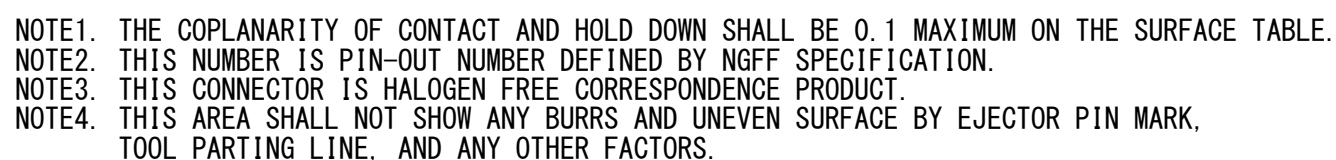
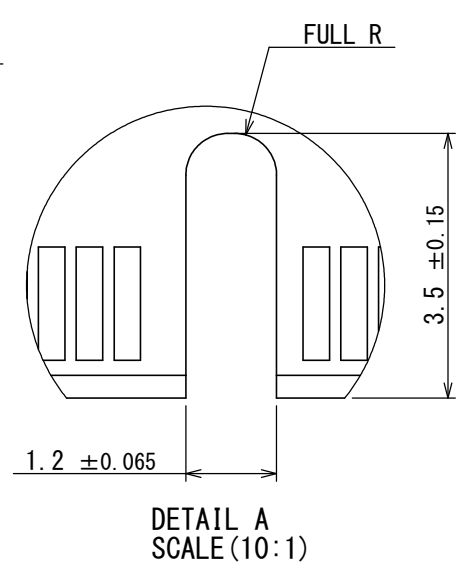
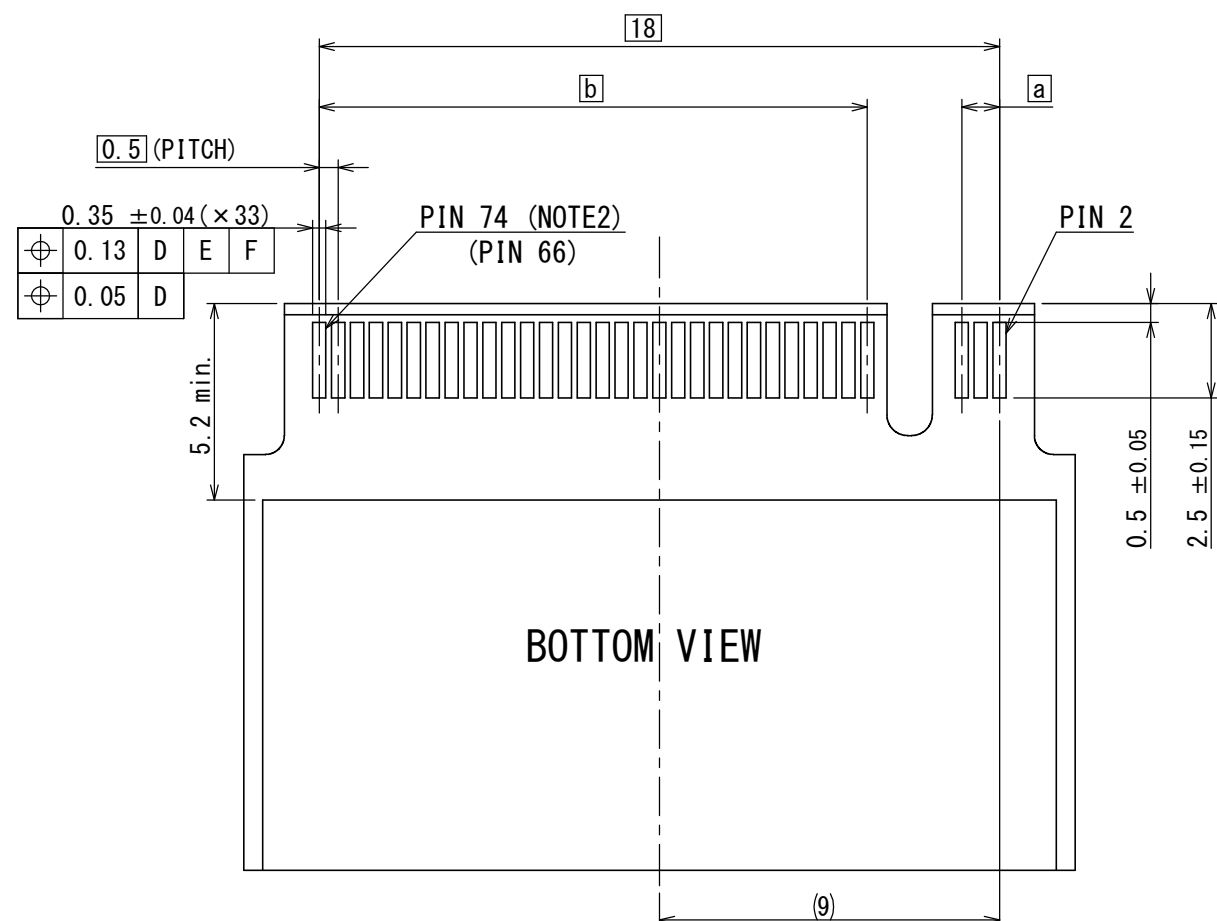




10:4. 10mm



4	HOLD DOWN	2	COPPER ALLOY	TIN PLATING OVER NI	
3	TOP SIDE CONTACT	34	COPPER ALLOY	CONTACT AREA: REFER TO DESIGNATION SOLDERING AREA: Au_FLASH_OVER_Ni	
2	BOTTOM SIDE CONTACT	33	COPPER ALLOY	CONTACT AREA: REFER TO DESIGNATION SOLDERING AREA: Au_FLASH_OVER_Ni	
1	INSULATOR	1	THERMO PLASTIC		
符号 NO.	名 称 DESCRIPTION	细 数 QTY	材 料 MATERIAL	仕 上 FINISH	備 考 REMARKS

仕様書 (SPECIFICATION)		第1版 (ORIGINAL DATE) 08/JAN/2013		尺度 (SCALE) 5:1		シリーズ (SERIES) SM3		日本航空電子工業株式会社		JAE JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.	図面番号 (DRAWING NO.) SJ113503	版数 (VER.) 1
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		製図 DR.	S. YAMAGUCHI	名称 (TITLE) SM3ZS067U410※※ (NGFF Double-Sided modules)								
寸法 (DIMENSION)		担当 CHK.						査閲 APPD.	R. KATOU			
±0.8 × ±0.4 ×× ±0.1 ××× ±		角度 (ANGLES) ×° ± ×°×' ±						承認 APPD.				
単位 (UNIT) : mm				質量 (MASS)								